

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹半導體有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站刊發的《華虹半導體有限公司關於持股5%以上股東權益變動達到1%的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二四年七月八日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事：

葉峻

孫國棟

周利民

熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩 太平紳士

封松林

A 股代码：688347
港股代码：01347

A 股简称：华虹公司
港股简称：华虹半导体

公告编号：2024-020

华虹半导体有限公司关于持股 5%以上股东 权益变动达到 1%的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 华虹半导体有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获知公司股东鑫芯（香港）投资有限公司（以下简称“鑫芯香港”）于 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 8 日减持本公司 H 股 18,478,000 股（以下简称“本次权益变动”），本次权益变动不触及要约收购，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动前，鑫芯香港持有本公司 H 股 178,705,925 股，占本公司总股本比例约为 10.41%。本次权益变动完成后，鑫芯香港持有本公司 H 股 160,227,925 股，占本公司总股本比例约为 9.33%。

一、本次权益变动基本情况

本公司于近日收到股东鑫芯香港通知，自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 8 日，鑫芯香港在香港联合交易所通过集合竞价减持公司 H 股 18,478,000 股。本次权益变动的基本情况如下表所示：

信息披露 义务人 基本信息	名称/姓名	鑫芯（香港）投资有限公司			
	住所	香港特别行政区铜锣湾时代广场2座31楼			
	权益变动时间	2024年6月24日至2024年7月8日			
权益变动 情况	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量 (股)	减持 比例
	集合竞价	2024年6月24日至2024 年7月8日	H股	18,478,000	1.08%

本次权益变动前后，鑫芯香港持有公司股份情况如下：

信息披露义务人	权益变动前	权益变动后
---------	-------	-------

	持股数量（H股）	持股比例%	持股数量（H股）	持股比例%
鑫芯香港	178,705,925	10.41	160,227,925	9.33

二、本次权益变动所涉及后续事项

1、本次权益变动不会触及要约收购，亦不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，本公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024年7月9日